

关于邀请参加第二十一届科博会 “科技合作项目推介暨签约仪式”的通知

各有关单位：

第 21 届中国北京国际科技产业博览会将于 2018 年 5 月 17 日—20 日举行，为了进一步推动技术创新成果转化和应用，深化服务企业层次，科博会组委会办公室将于 2018 年 5 月 18 日主办“科技合作项目推介暨签约仪式”活动。现邀请相关单位参会。

一、时间：2018 年 5 月 18 日（周五）14:30-16:00

二、地点：待定

三、参会人员：市领导；科博会组委会办公室领导；推介及签约单位代表；参会代表及媒体记者等约 200 人。

四、活动议程：

14:30-14:35 主持人介绍嘉宾

14:35-15:30 企业推介

拟邀推介单位：

1、施耐德电器（中国）有限公司

2、新松机器人自动化有限公司

15:30-16:00 项目签约

五、报名

请有意参加活动的人员于 2018 年 5 月 16 日前填写回执表，发送至联系人邮箱或传真。

中国北京国际科技产业博览会

组委会办公室

2018 年 5 月 10 日

附件

“科技合作项目推介暨签约仪式” 参会回执表

单位名称:

姓名	职务/职称	手机	E-mail

请于5月16日（星期三）15:00前回执。

请着正装出席。

联系人：李远东；刘燕

电话：88070637；88070387

传真：68065905

邮箱：liyandong@ccpitbj.org; vivianliu@ccpitbj.org